**SEMICON Japan 2023　申込フォーム**

基本情報（会社・団体名、所属・役職、氏名、所在地、電話番号、メールアドレス）及び出展内容をご記入のうえ、締切日までに次の宛先へメールにてお申込み下さい。

【申込み・問い合わせ先】

福岡県半導体・デジタル産業振興会議事務局（担当：大橋、脇元）

・TEL：０９２－６４３－３４４５

・MAIL：info@robot-system.jp

【提出物】

　・SEMICON Japan 2023　申込フォーム（本様式）

　・出展製品・サービス内容（別紙　様式１）

【申込締切】

２０２３年１０月５日（木）まで

●　基本情報

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会社・  団体名 |  | | |
| 所属・役職 |  | 氏名 |  |
| 所在地 |  | | |
| TEL |  | E-Mail |  |

●　出展内容

|  |  |
| --- | --- |
| 展示内容 | 別紙　様式１により提出ください。 |

（様式１）

**SEMICON Japan 2023**

**出展製品・サービス内容**

　　年　　月　　日

会社・団体名：

|  |  |
| --- | --- |
| 出展製品・  サービスの概要 |  |
| 具体的な出展物  について | 〇パンフレット 【　有 or　無　】  〇パネル 【　有 or　無　】 ※ 有の場合、　（　　　）枚程度  〇展示物 【　有 or　無　】 ※ 有の場合、以下に展示物の  名称、 内容、 写真（イメージ）、 サイズ を記載してください。 |